

2011年3月期 経営基本方針

Enplas

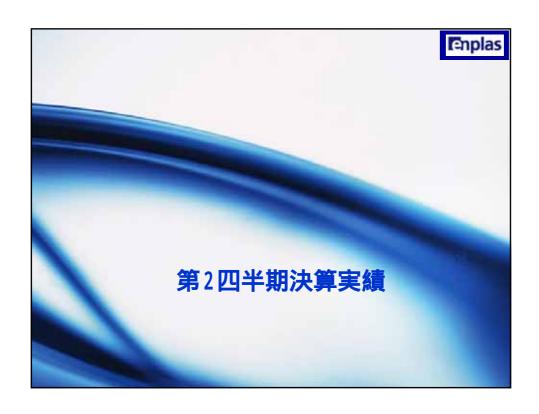
- 1.感謝されるサービス・価値の提供
- 2. グローバル事業の基盤強化
- 3.エンプラスDNAの確認と醸成

当上半期に実施した主な施策

Enplas

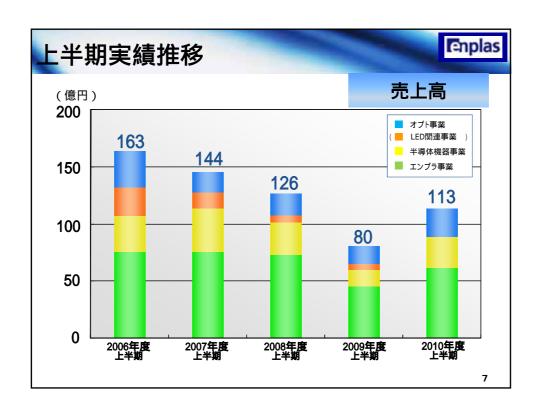
- ▶ エンプラス(上海)の完全子会社化
- ➤ 大型導光板事業とAIS事業からの撤退
- ➤ エンプラス(ベトナム)(タイ)(広州)(上海)の 生産増強投資
- ▶ 営業本部と技術本部を統合し事業グループ に再編
- ▶ 基幹システムの国内とエンプラス(広州)稼働開始
- > 日本金型工業厚生年金基金からの脱退

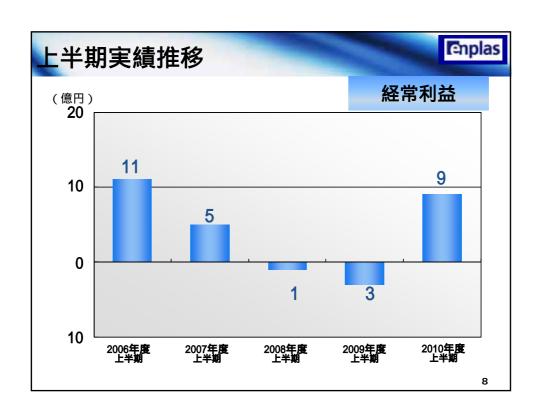
3

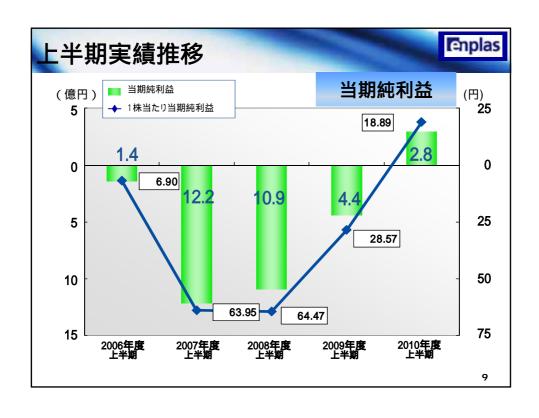


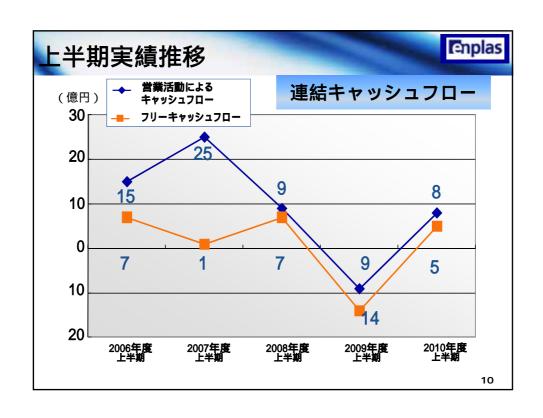
当第2四半期実績 Enplas				
	第1四半期 実績	第2四半期 実績	第2四半期 累計実績	前第2四半期 累計実績
<u>売 上 高</u>	58.6	54.7	113.3	80.2
原 価 率	60.5%	64.1%	62.3%	70.0%
営業利益	6.5	3.2	9.7	3.2
経常利益	6.5	2.5	9.1	3.2
当期純利益	3.9	1.0	2.8	4.4
1株当り当期純利益	26.00円	7.11 _™	18.89円	28.57円
1 株 当 り 配 当	-	-	7.50 _円	5.00円
5				

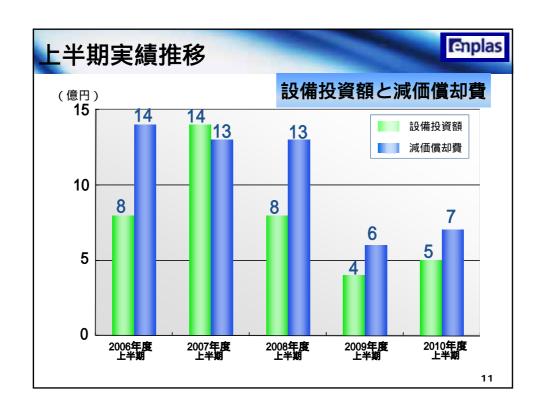
セグメント別 損益実績				
	第1四半期 実績	第2四半期 実績	第2四半期 累計実績	前第2四半期 累計実績
エンプラ事業	30.6	31.1	61.7	45.3
原価率	65.7%	68.2%	66.9%	68.89
営業利益	2.8	1.6	4.4	
半導体機器事業	14.2	12.4	26.7	14.3
原価率	53.8%	59.9%	56.6%	64.09
営業利益	2.9	1.3	4.2	
オプト事業	13.7	11.1	24.9	20.5
原価率	56.2%	57.6%	56.8%	76.79
営業利益	0.7	0.2	1.0	
<u>売上合計</u>	58.6	54.7	113.3	80.2
				6

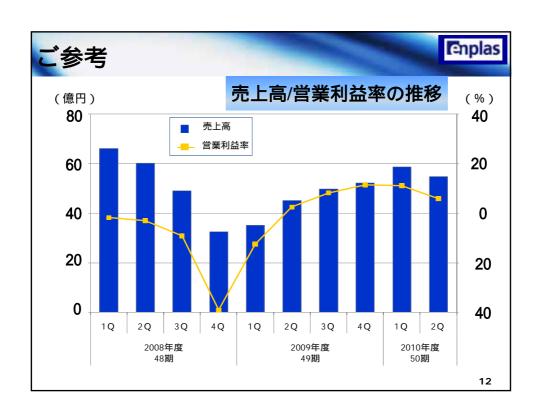


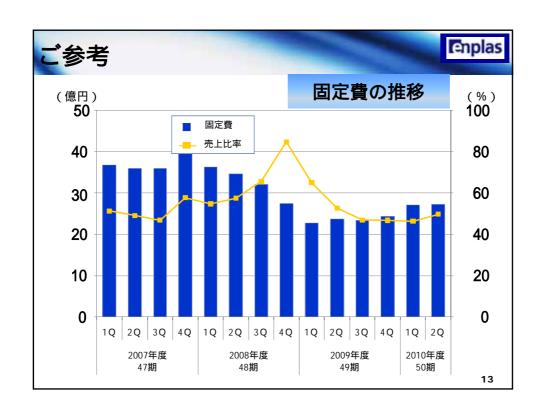














2011年3月期 通期修正計画 (単位: 億円)				
	当第2四半期累 計実績	通期修正 計画	通期1Q 修正計画	
売 上 高	113.3	215.0	220.0	
原 価 率	62.3%	62.3%	58.2%	
営業 利益	9.7	15.0	26.0	
経常利益	9.1	14.0	26.0	
当期純利益	2.8	6.0	14.0	
1株当り当期純利益	18.89円	39.16 _円	91.37 _円	
1 株 当 り 配 当	7.50₽	15.00円	15.00円	
			15	

セグメント別 売上高修正計画 (単位: 億				
	当第2四半期 累計実績	通期修正 計画	通期1Q 修正計画	
エンプラ事業	61.7	118.0	120.0	
半導体機器事業	26.7	50.0	47.0	
オプト事業	24.9	47.0	53.0	
<u>合 計</u>	113.3	215.0	220.0	

参考指標				Enplas (単位: 億円)
	2010年3月期 実績	当第2四半期 累計実績	当期 修正計画	通期 期初計画
設備投資額	7.4	5.0	12.0	12.0
減価償却費	13.7	7.0	14.0	15.0
研究開発費	4.5	2.8	6.0	5.0
<u>売上高比</u>	2.5%	2.5%	2.8%	2.4%
				17





